


2016【馬路科技 學生專題計劃】 (簡章)
Road Ahead Student Program

| | | | | |
|------|--|----------------------------------|--|-----------|
| 計劃名稱 | 2016 馬路科技 學生專題計劃 | | | |
| 計劃期間 | 8 月 1 日 ~ 8 月 31 日 | | 申請時間：2016/07/20 截止 錄取名單：2016/07/25 公佈 | |
| 專題時間 | 週一至週五 09:00-17:00 | | | |
| 專題地點 | 馬路科技 台北技術中心 | | | |
| 申請資格 | <div>■ 大專院校在學學生，由指導教授推薦(碩士班優先錄取)</div> <div>■ 請填寫報名申請表與個人履歷，Email 至馬路科技 Evelyn 林小姐 evelyn@rat.com.tw</div> <div>■ 申請資料由馬路科技公司審查並公告錄取名單</div> | | | |
| 專題內容 | 3D 光學量測與應用 | 3D 光學量測設備操作/ 軟體分析結果判讀 / 實際案例應用 | | |
| | 3D DIC 材料全場應變 | 3D DIC 應變設備操作/ 軟體分析結果判讀 / 實際案例應用 | | |
| 學習評量 | 術科測驗(30%) / 專題報告(70%) | | | |
| 獎勵方式 | 通過專題結業考核並如期繳交專題論文報告者， - 頒發專題結業證書。 - 提供專題獎學金 NT\$5,000 元。 | | | |
| 課程表 | 專題 | 課程內容 | | |
| 專題重點 | 3D 光學量測與應用 | 設備操作教學 | 分析軟體教學 | 應用案例分析 |
| | | 學科術科測驗 | 專題論文指導 | 專題論文製作與報告 |
| | 3D DIC 材料全場應變 | 設備操作教學 | 分析軟體教學 | 應用案例分析 |
| | | 學科術科測驗 | 專題論文指導 | 專題論文製作與報告 |
| 開課地點 | <div>● 馬路科技 台北技術中心</div> <div>● 地址：新北市三重區光復路一段 88-11 號 8 樓</div> <div>● TEL：+886 2-29996788</div> | | | |


2016【馬路科技 學生專題計畫】 報名申請表

| | | | |
|------------|--|------|---|
| 上課地點 | 馬路科技 台北技術中心 | | |
| 上課梯次 | 2016 年 8 月 (08/01~08/31) | | |
| 專題題目 | | | |
| 姓 名 | | 就讀學校 | |
| 照 片 | (正式服裝， 近三個月內 證件照。) | 系所年級 | |
| | | 身分證號 | |
| | | 生 日 | 西元 年 月 日 |
| | | 性 別 | <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 |
| | | 手 機 | |
| | | 電子信箱 | |
| 戶籍地址 | | | |
| 推薦老師 | | 老師簽章 | |
| 推薦理由 | | | |
| 切結聲明 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 申請者在校需投保學生平安保險 ■ 馬路科技提供免費訓練課程，食宿由申請者自行負擔 ■ 專題論文由馬路科技產品經理共同指導 ■ 結訓後一個月內需完成論文審查並繳交期末報告，逾期者視同自願放棄獎助學金，並且不予頒發結業證書 | | |
| | 專題論文繳交期限：09/30 <ul style="list-style-type: none"> ■ 受訓期間需遵守各培訓中心管理規章 本人已具備申請資格，充分了解並同意上述規範 立書人簽章 _____ 西元 年 月 日 | | |
| 審核者(申請人免填) | | | |
| 總經理 | 培訓中心主管 | | 專案負責人 |
| | | | |



馬路科技顧問股份有限公司
Road Ahead Technologies Consultant Corp.

- ▶ 台北、台中、台南
- ▶ 北京、上海、昆山、東莞、成都

**2016【馬路科技 學生專題計畫】 個人履歷****自 傳 (300 字以上)****學經歷 (300 字以上)****研究目標 (條列說明)**